PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-229471

(43)Date of publication of application: 14.08.2002

(51)Int.Cl.

G09F 9/00 G02F 1/13

(21)Application number: 2001-106094

(71)Applicant: ANELVA CORP

(22)Date of filing:

04.04.2001 (72)Inventor

(72)Inventor: AOKI SEIICHI

SUGIMOTO RYUJI

(30)Priority

Priority number : 2000366401

Priority date: 30.11.2000

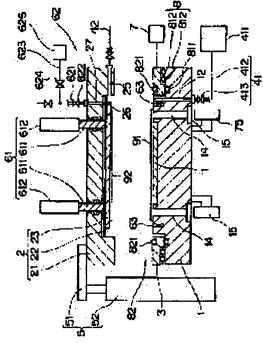
Priority country: JP

(54) SUBSTRATE OVERLAPPING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To uniformized gap formation and alignment, to enhance accuracy of gap formation and alignment, to reduce the cost of a device and to improve productivity of the device by simplifying the structure of the device and to reduce the generation of air bubbles and the mixing of dust or the like in the device for overlapping a pair of substrates in a prescribed positional relation so that the substrates are kept parallel and have a prescribed gap.

SOLUTION: After a pair of substrate holding tools 1, 2 constituting a vacuum container hold a pair of substrates 91, 92, and the container is closed by an opening and closing mechanism 5, the inside of the container is evacuated by an evacuation system 41 and the gap formation and alignment of the substrates are performed in a vacuum. Then, a difference pressure applying mechanism 62 pressurizes the substrate 92 by introducing gas into a close space to be formed with a diaphragm 22 existing at the back of the substrate 92 of



one side and also a pressurizing mechanism 61 mechanically pressurizes the substrate 92 and then the gap formation is performed. Moreover, gap lengths and the parallelism of the pair of the substrates 91, 92 are measured by a plurality of distance sensors 63 and a gap forming operation is controlled by feedback.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] (19)日本国特許// (JP)

(2) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公園番号 特別2002-229471

(P2002-229471A)

(43)公員日 平成14年8月14日(2002.8.14)

(51) lot CL'		被别犯 身	FI	チャナード(事物)
COSF	9/00	828	G09F 9/00	880HS 8E8
GD2F	1/13	101	G08F 1/19	101 5G485

審査健康 未請求 請求項の数18 OL (全 21 頁)

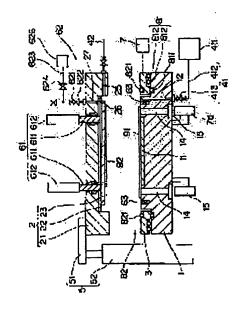
(21) 出職選号	特展2001-106094(P2001-106094)	(71) 出版人	G000227294
(22) (1) (1)	平成18年4月4日(2001.4.4)		アネル/排式会社 東京都府中市四谷6丁目8番1号
(22) 四期日	400194414 H (2001-4-4)	(72)発現者	青木 職一
(31) 優先権主要命号	特度2000-388401 (P2000-388401)		東京都府中市四省5丁目8番1号アネルバ 株式会社内
(32) 極先日 (33) 崔先祖主張曰	平成12年11月30日(2000.11.30) 日本(JP)	(72)発明者	粉本 智二
			東京都府中市四谷5丁目8番1号アネルバ 株式会社内
		(74)代差人	100097648
		1. 4	滑廻上 保立 巻一
		¥7~A(F	2008 PA01 FA18 PA90 HA01 WA17
		<u> </u> :	

(54) 【発明の名称】 基板重ね合わせ銀管

(57)【褒約】

【課題】 一対の基板を平行で且つ所定の間隔を持って 所定の位置関係で重ね合わせる装置において、ギャップ 出しやアライメントの均一化や特度向上、装置構造の簡 時化による低コスト化、生産性向上、気泡発生やゴミ退 入の低減等を課題とする。

【解決手段】 大空容器を構成する一対の基版は特異 1:20年対の基版91:92を保持し、開閉機構5に よって関した後、内部が傾気系41によって排象され、 ギャップ出しとアライメントが実空中で行われる。差圧 印加機構62が一方の基版92の背後の隔膜22によっ て形成される開空間内にガス導入して基版92を押圧するとともに、押圧機構61が機械的に一方の基版92を 押圧することでギャップ出しが行われる。複数の距離センサ63により一対の基板91,92のギャップ最及び 平行度が計測され、ギャップ出しの動作がフィードバック制御される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空中で一対の基板を互いに平行で且つ 所定の瞬間を持って重ね合わせる基板重ね合わせ装置で あって、

ー対の基版を保持する一対の基版保持具と、一対の基版保持具の少なくとも一方を基版の厚さ方向に移動させて一方の基版と他方の基板とのギャップ最を所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用移動手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が対定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に移動させるアライメントを行うアライメント用移動手段とを備えており、

前記・対の基板保持具の少なくとも一方は、前記ギャップ出し及び前記アライメントの際に前記・対の基板が内部に位置する真空容器を構成する部材であることを特徴とする基板重ね合わせ装置。

【語求項2】 前記一対の基板保持具の少なくとも一方を参動させることにより前記其空音器を開閉する開閉機構が設けられており、この開閉機構は、前記其空容器が大気に開放される際には前記一対の基板保持具が長い第一の距離離れて位置し、前記其空容器が其空に排気される際には第一の距離より短い第二の距離離れて位置するよう参動させるものであることを特徴とする語求項1記載の基板重れ合わせ続置。

[請求項3] 前記アライメント用参助手段は、前記一対の基板保持器のうち真空容器を構成する部材である基板保持具を参助させるものであって、この基板保持具又は真空容器を構成する別の部材であってこの基板保持具と一体に参助する部分に接触して真空を維持する第一萬空シール手段が設けられており、この第一真空シール手段は、前記アライメント用参助手段によって基板保持具が参助する際にも真空を維持するものであることを特徴とする請求項1記載の基板更ね合わせ装置。

【請求項4】 前記第一英空シール手段は、前記アライメント用移動手段によって移動する前記基版保持具又は前記別の部材に接触する類性体シール具と、前記アライメント用移動手段によって移動する前記基版保持具又は前記別の部材と前記英空容器を構成する部材であって移動しないものとが接触しない所定の間隔になるよう維持する間隔推接機構とから成るものであり、

前記所定の間隔は、前記運性体シール具が実空シールを 達成しつつその変形量を所定以下とする間隔であること を特徴とする語求項の記載の基板重ね合わせ装置。

【諸求項5】 前記間隔維持機構は、前記アライメント 用移動手段によって移動する前記券板保持具又は前記別 の部材と、前記其窓容器を構成する部材であって移動し ないものとの間に介在された滑動又は転動可能な則体に より前記間隔を維持する機構、両者を確宏的に反発させ て前記間隔を維持する機構、ないしは、両者の間に介在 する流体の圧力を調整して前記間隔を維持する機構であ ることを特徴とする請求項 4 記載の基板重ね合わせ装 巻

[語求項6] 前記参板の厚さ方向に前記一対の基板保持具の少なくとも一方を参動させることにより前記真空容器を開閉する開閉機構が設けられており、この開閉機構により開閉の際に接触したり離間したりするシール部を真空シールする第二真空シール手段が前記第一真空シール手段とは別に設けられていることを特数とする語求項3、4又は5記載の基板重ね合わせ装置。

一対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に参数させて一方の基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用参数手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に参数させるアライメントを行うアライメント用参数手段とを値まており

前記ギャップ出し及び前記アライメントの際に前記・対の基板が内部に位置する実空容器が設けられており、この実空容器内の空間の容積は、前記・対の基板の容積とギャップの容積との合計の1倍以上50倍以下であることを特徴とする基板重ね合わせ装置。

【請求項8】 一対の萎版を宜いに平行で且つ所定の隠間を持って重ね合わせる蕃板重ね合わせ発置であって、一対の萎版を保持する一対の基板の厚さ方向に移動させて一方の蕃板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用移動手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に移動させるアライメントを行うアライメント用移動手段とを備えており。

一対の基板保持具のうちの一方は、その基板保持具が保持する一方の基板が位置する空間とその一方の基板の背後の空間とを仕切る腐敗を有しており、この腐敗は基板と平行に延びる部材であり、前記ギャップ出し用機動手政によるギャップ出しの限、背後の空間の雰囲気圧力を一方の基板が位置する空間の雰囲気圧力に比べて高くする差圧を印加して一方の基板を他方の基板に向けて押圧する差圧印加機構が設けられており、

前記隔膜は、差圧印加機構により差圧が与えられた際に 一方の萎切を押して板厚方向に変位させることが可能な 条数性を有するものであり、

対記ギャップ出し用参動手段は、この差圧FDD機構と、 一方の基板に機械的に採圧力を与える評圧機構とより構 成されていることを特徴とする基板重ね合わせ装置。

【請求項9】 前記ギャップ出し用参動手段は、前記蓋

圧印加機構が与える芝圧の大きさを制御してギャップ長を最終的に対記所定の値にしていくものであることを特徴とする請求項 8記載の基板重ね合わせ装置。

ー対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に移動させて一方の基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用移動手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に移動させるアライメントを行うアライメント用移動手段とを値えており、

ー対の基板保持具のうちの一方は、その基板保持具が保持する一方の基板の骨後の空間を開空間とする瞬膜を有しており、この瞬膜は基板と平行に延びる部材であり、 前記ギャップ出し用参動手段によるギャップ出しの際、

・ 骨後の閉窓間の雰囲気圧力を耐力の他力の基板を略む空間の雰囲気圧力に比べて高くする差圧を印加して一方の 基板を他方の基板に押し付ける差圧印加機構が設けられ テモロ

前記隔膜は、差圧印加機構により差圧が与えられた際に 一方の萎振を押して振圧方向に変位させることが可能な 柔軟性を有するものであり、

さらに、前記アライメント用参助手段は、前記院隊を有する一方の基板保持具を仮面方向に参動させるものであり。前記院院は、前記アライメント用参助手段による板面方向の駆動力を基板に伝えるものであって板面方向には本質的に変形しないものであることを特徴とする基板電力合わせ経過。

【請求項11】 一対の萎板を互いに平行で且つ所定の 隠断を持って重ね合わせる萎板重ね合わせ装置であっ で

一対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板 保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に移動させて 一方の基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にす るギャップ出しを行うギャップ出し用移動手段と、一対 の基板の振動方向の位置関係が形定のものになるよう一 対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に移 動させるアライメントを行うアライメント用移動手段と を備えており、

前記一対の基板のギャップ長を計測する距離センサを有しており、前記ギャップ出し手段は、距離センサからのフィードバックされた信号により前記基板の厚さ方向の移動を制御する主料御部を有していることを特徴とする基板重ね合わせ装置。

【請求項12】 一対の基板を互いに平行で且つ所定の 随間を持って重ね合わせる基板重ね合わせ装置であっ て... - 対の基版を保持する-対の基版保持具と、一対の基版保持具の少なくとも一方を基版の厚さ方向に参助させて一方の基版と他方の基版とのギャップ最の所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用参動手段と、一対の基版の板面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に参助させるアライメントを行うアライメント用参助手段とを備えており、

前記一対の基板保持具は各々保持する基板と平行な面を 有しており、この面が互いに対向しており、この対向面 の距離を計測する複数の距離センサと、複数の距離セン サからの信号により一対の基板の平行度及びン又は距離 を判断する判断部とを有していることを特徴とする基板 重れ合わせ装置。

【語求項13】 対記ギャップ出し用参動手度は、対記判断部での判断結果により、一対の基板が対記所定の値よりも長し促離隔でで対向し且つ所定の平行度で対向させた後、平行度を保ちながら一対の基板の少なくとも一方を仮面に重直な方向に参動させてギャップ長を対記所定の値にするものであることを特徴とする語求項12記載の基板重ね合わせ装置。

【諸求項14】 前記ギャップ出し及び前記アライメントの際に前記一対の基板が内部に位置する真空容器が設けられており、真空中で重ね合わせを行うものであることを特徴とする諸求項8乃至13いずれかに記載の募板重ね合わせ装置。

【請求項15】 前記アライメントを行う際に一対の参 版の板面方向の位置関係のずれを検出する位置すれ検出 センサが設けられており、前記アライメント用参動手段 は、この位置すれ検出センサからの信号に従って位置す れを補正するよう一対の萎仮保持具のうちの少なくとも 一方の参動させるものであることを特徴とする請求項1 乃至14いずれかに記載の萎板重れ合わせ装置。

[000:019]

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本類の発明は、液晶ディスプレイやプラスマディスプレイ等の製造に使用されると好適な装備に関するものであり、一対の基板を所定の間隔を持って所定の位置関係で重ね合わせる基板重ね合わせ、装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】液晶ディスプレイやプラスマディスプレイ等の製造においては、一対の基板を所定の間隔を持って所定の位置関係で重ね合わせることが必要である。この点を液晶ディスプレイを別にして説明する。液晶ディスプレイは、コンピュータの表示部用を始めとして多くの用途に盛んに使用されている。液晶ディスプレイは、一対の基版の間に液晶が主入され、基板の内側面に駆動回路を形成した構造である。駆動回路によって液晶中に電界を与えると、液晶の分子配列が変化して光の透過・

遮断が制御され、文字や映像の表示される。

【0003】一対の基板の互いに対向する内側面には、透明電優(1 TO)や翻動回路を構成するTFT(薄寒トランジスタ)等の素子が形成される。従って、案子が正しく機能するよう、基板の板面方向(以下、単に板面方向)の位置関係が所定のものになるようにして一対の基板を費ね合わせることが必要である。また、駆動回路が正しく動作し、液晶の制御が正常に行われるようにするためには、一対の基板を所定の狭い間隔で重ね合わせることが必要である。以下の説明では、一対の基板の板面方向の位置合わせをアライメントと呼び、一対の基板の間隔(以下、ギャップ長)を所定のものにする位置合わせをギャップ出しと呼ぶ。

【0004】このようにして重れ合わされた一対の基版の間に液晶を封入することにより、液晶ディスプレイが製造される。液晶の封入に仕方は、注入式と道下式に分けられる。注入式では、まず一対の基版のうちの一方について、その板面の周線に沿って光硬化性又は熱硬化性のシール材を周状に連布する。シール材の途布は完全な周状ではなく、少し途切れた部分を設けておく。この状態で、スペーサを介在させて他方の基版を重れ合わせ、アライメントとギャップ出しを行う。そして、硬化樹脂を光又は熱により硬化させ、一対の基板を貼り合わせる。

【0005】このように貼り合わせた一対の基板の間の空間は、シール材の途切れた部分以外では閉じた空間となっている。そして、シール材の途切れた部分(以下、注入孔)から、内部に液晶を注入する。液晶を油のた容器と、貼り合わせた一対の基板とを充空中に配置し、再空中で注入孔を液晶中に浸ける。この状態で雰囲気を大気圧に戻し、圧力器により一対の基板の間に液晶を注入する。その後、注入孔をシール材等で閉じる。

【0006】滴下式の場合、一対の基板の一方について 同様に周状にシール材を塗布する。この際、途切れた部 分はなく完全な周状(無殊端状)で塗布を行う。そし て、この基板を水平な姿勢に保ち、その表面に所定量の 液晶を滴下する。液晶は、周状に塗布されたシール材の 内側で広がる。その後、スペーサを介在させた状態で他 方の基板を一方の基板に重ね合わせ、アライメントとギャップ出しを行う。そして、シール材を硬化させると、 一対の基板の個への液晶の對入が完了する。

【10007】上述した二つの方式のうち、従来は注入式が多く採用されてきたが、基版の大型化等を考慮すると、適下式の方が優れていると考えられる。注入式の場合、貼り合わせた一対の基版を持ち上げて注入れを液晶に浸けなければならず、基版が大型化すると作業が困難になる。自動化する場合にも、機構的に大がかりになり思い。また、注入式では、差圧による液晶の注入に長い時間がかかり、生産性の点で問題がある。基版が大型化すると、この問題が顕著になる。さらに、注入式では、

差圧により液晶の注入を行うため、液晶内に空気等が退入して液晶に気泡が生じやすい。気泡が生じると、やはり表示不良等の原因になる。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、漁下式によっても、また注入式によっても、従来のやり方では以下のような課題がある。まず、ギャップ出しにおける特度や均っさの問題である。即ち、萎板の厚さ方向(以下、単に厚さ方向)の力を一方の萎板に与えて一方の萎板を他方の萎板に押し付け、シール材を多少押しつぶしながらギャップ出しは行われるが、この押し付け力を均一に作用させることが難しく、ギャップが所々で異なってしまうことがある。ギャップが不均一になると、表示ムラ等が発生し見い。このような問題は、萎板が大型化すると顕著である。また、漁下式の場合、内部に液晶がある状態で萎板を押し付けるため、より大きな押し付け力が必要である。しかしながら、大きな押し付け力は微砂に調節するのが困難であり、ギャップの特度を充分に高くできない問題がある。

【0009】さらに、従来のやり方では、押し付けてい る際にどの程度のキャップになっているかを検出してお らず、ある定められた押し付け力で押し付けておくのみ である。そして、押し付けて貼り合わせた後、測定器で ギャップの大きさを測定し、それが規定範囲に入ってい るかを確認している。そして、規定範囲に入っていなけ れば、再度ギャップ出しをやり直すようなことをやって いる。 つまり、ギャップ出ものプロセスにはフィードバ シク制御は用いられておらず、一種のオープンループ製 御となっている。このため、必要なギャップ出し特度を 待るのに長い時間を要してしまう問題がある。また、表 示ムラやギャップ出し時のスペーサによる傷の発生等を 防止する観点から、一対の基板を充分に高い平行度で重 れ合わせることが必要である。しかし、注入式にしる。 油下式にしろ、高い平行度で基板を重ね合わせることが できる実用的な装置はごれまでのどごろ存在していな

[0010] 従来の養板里和合わせ装置では、平行度は、装置の機械的な又は機構的な特度に大きく依存している。即ち、一対の蓄板を保持する一対の部材が持つ場所を保持する。対の部材のいずれか一方を移動させる移動機構の粘度で接てが扱いまってしまう。蓄板を保持する特の加工格度や狙立特度によっては充分な平行度が得られなかったり、移動機構の粘度が低下することで充分な平行度が得られなかったりを制機構の移度が低下する手段は従来の設置には無い。従来の装置では、重ね合わせた一対の対位の平行度を検査し、それが所定の値になっていなかった場合、機械的な部分や機構的な部分に不具合があると判断し、装置のチェックや修理等を行うのみである。このため、生産性が悪く、また実用的なものではない。

【0011】また、従来のやり方では、多くの場合、基板の重ね合わせは大気中で行われる。しかしながら、大気中での重ね合わせには、以下のような問題がある。 注入式の場合、大気中で一封の基板を重ね合わせて貼り合わせた後、真空容器内に入れて真空雰囲気にして液晶の注入を行うが、大気と真空との圧力差から一対の基板が微妙にずれてしまうことがある。 滴下式の場合にはこのような問題はないが、大気中で重ね合わせを行うと、重れ合わせる際に空気などを挟み込んでしまい、液晶中に気泡を生じさせる原因となり易い。

[0012] このような問題を防止するため、特開200-56163号公頼に開示されているように、 実空中で基板を重ね合わせる装置を使用することが考えられる。 しかしながら、 同公報に開示されているような装置は、 ギャップ出しやアライメントのための移動機構が実空容器内に設けられているため、 真空容器が大型化する欠点がある。

【〇〇13】 真空容器が大型化すると、所定の圧力まで 抑気するために要する時間が長くなって生産性が低下したり、排気性能を高のるために高価な真空ボンプ等が必要になったり、大量のベントガスを消費するためランニングコストが高くなったりす欠点がある。また、短時間に損失を完了させるため排気速度を高くしたり、短時間にベントを完了するためベントガスの流量を多くしたりすると、真空容器内でゴミが舞い上がり易くなり、液晶中にゴミが退入し易くなる欠点がある。

【〇〇14】本願の発明は、かかる課題を解決するためになされたものであって、一対の基版を平行で且つ所定の問題を持って所定の位置関係で重ね合わせる基版重ね合わせ装置において、ギャップ出しやアライメントを均一に格度息く行うことができたり、装置の構造が趣味されて低コストになったり、生産性が向上したり、気泡の発生やゴミの違入が低過されたりするする技術的意義をもたらすものである。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本額の請求項1記載の発明は、英空中で一対の基板を互いに平行で且つ所定の瞬間を持って異れ合わせる基板 田丸合わせ装置であって、一対の基板を保持する一対の基板保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に参動させて一方の基板と他方の基板とのキャップ最を所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用参動手段と、一対の基板の振面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基板の振面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の板面方向に修動させるアライメントを行うアライメント用移動手段とを備えており、前記一対の基板保持具の少なくとも一方は、前記ギャップ出し及び前記アライメントの際に前記一対の基板が内部に位置する英空容器を構成する部はであるという構成を有する。また、上記課題を解決するため、請求項2記載の発明

は、前記請求項1の構成において、前記一対の基振保持 具の少なくとも一方を移動させることにより前記其空書 器を開閉する開閉機構が設けられており、この開閉機構 は、並記本空客器が大気に関致される際には貧記し対の 基板保持具が長い第一の距離離れて位置し、前記真空容 器が真空に排気される際には第一の距離より短い第二の 距離離れて位置するよう移動させるものであるという様 成を有する。また、上記課題を解決するため、請求項3 記載の発明は、対記請求項1の構成において、対記アラ イメント用移動手段は、前記一対の基板保持器のうち英 空容器を構成する部材である基板保持具を移動させるも のであって、この基板保持具又は真空容器を構成する別 の部材であってこの基板保持具と一体に移動する部材に 接触して真空を維持する第一真空シール手段が設けられ ており、この第一英空シール手段は、前記アライメント 用移動手段によって基板保持具が移動する際にも英空を 推持するものであるという排成を存する。また、上記課 題を解決するため、請求項4記載の発明は、前記請求項 3の構成において、前記第一英空シール手段は、前記ア ライメント用移動手段によって移動する対記基板保持具 又は前記別の部材に接触する弾性体シール具と、前記ア ライメント用移動手段によって移動する前記基板保持具 又は前記別の部材と前記真空容器を構成する部材であっ て移動しないものとが接触しない所定の間隔になるよう 推持する閩原維持機構とから成るものであり、前記所定 の間隔は、前記弾性体シール具が真空シールを達成しつ っその変形量を所定以下とする間隔であるという構成を 有する。また、上記課題を解決するため、詩求項5記載 の発明は、対記跡求項4の構成において、対記間隔推特 機構は、前記アライメント用移動手段によって移動する 前記基板保持具又は前記別の部材と、前記真窓容器を構 成する部材であって移動しないものとの間に介在された 滑動又は転動可能な削体により前記間隔を維持する機 様、断者を磁気的に反発させて対配問題を維持する機 "梯、ないしは、両者の間に介在する流体の圧力を調整じ て前記間隔を維持する機構であるという構成を有する。 また、上記課題を解決するため、諸求項5記載の発明 は、前記誌求項3、4又は5の構成において、前記基板 の浮さ方向に前記一対の基板保持具の少なくとも一方を 移動させることにより前記其空容器を開閉する開閉機構 が設けられており、この開閉機構により開閉の際に接触 じたり離間したりするシール部を実空シールする第二萬 空シール手段が対記第一真空シール手段とは別に設けら れているという構成を有する。また、上記課題を解決す るため、諸求項フ記載の発明は、英空中で一対の基板を 互いに平行で且つ所定の際間を持って乗れ合わせる基板 **重ね合わせ装置であって、一対の基板を保持する一対の 基板保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基** 板の厚さ方向に移動させて一方の基板と他方の基板との ギャップ長の所定の値にするギャップ出しを行うギャッ

プ出し用移動手段と、一対の基板の板面方向の位置関係 が所定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも - 方を基板の板面方向に移動させるアライメントを行う アライメント用移動手段とを備えており、前記ギャップ 出し及び前記アライメントの際に前記~対の萎板が内部 に位置する真空容器が設けられており、この真空容器内 の空間の包括は、前記一封の基板の容積とギャップの包 接との合計の1倍以上50倍以下であるという構成を有 する。また、上記課題を解決するため、請求項8記載の 発明は、一対の基据を互いに平行で且つ所定の隙間を持 って重ね合わせる基板重ね合わせ装置であって、一対の 基版を保持する一対の基版保持具と、一対の基板保持具 の少なくとも一方を萎板の厚さ方向に参動させて一方の 基板と他方の基板とのギャップ長の所定の値にするギャ ップ出しを行うギャップ出し用移動手取と、一対の基板 の仮面方向の位置関係が所定のものになるよう一対の基 板保持具の少なくとも一方を基板の板間方向に移動させ るアライメントを行うアライメント用参助手段とを備え ・ており、一対の萎振保持具のうちの一方は、その萎振保 持具が保持する一方の基板が位置する空間とその一方の 基版の背後の空間とを仕切る瞬膜を有しており、この瞬 膜は基板と平行に延びる部材であり、前記ギャップ出し 用移動手段によるギャップ出しの際、骨後の空間の雰囲 家庄力を一方の基板が位置する空間の雰囲気圧力に比べ て高くする差圧を印加して一方の差板を他方の基板に向 けて押圧する差圧印加機構が設けられており、前記隔膜 は、楚圧印加機構により差圧が与えられた際に一方の基 ・板を押して板序方向に変位させることが可能な柔軟性を 有するものであり、前記ギャップ出し用物効手段は、こ の差圧印加機構と、一方の基板に機械的に押圧力を与え る押圧機構とより構成されているという構成を有する。 また、上記課題を解決するため、請求項9記載の発明 は、前記請求項8の構成において、前記ギャップ出し用 移動手段は、前記差圧印加機構が与える差圧の大きさを 制御してギャップ長を最終的に前記所定の値にしていく ものであるという構成を有する。また、上記課題を解決 するため、請求項10記載の発明は、一対の基板を互い に平行で且つ所定の隙間を持って重ね合わせる基板重ね 合わせ装置であって、一対の基板を保持する一対の基板 保持具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の 、厚さ方向に移動させて一方の萎抜と他方の萎振とのギャ **シブ長の所定の値にするギキシブ出じを行うギャップ出** し用移動手段と、一対の基板の振動方向の位置関係が所 定のものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方 を基板の板面方面に移動させるアライメントを行うアラ イメント用参動手段とを備えており、一対の萎板保持具 のうちの一方は、その基板保持具が保持する一方の基板 の背後の空間を開空間とする隔膜を有しており、この隔 膜は萎振と平行に延びる部材であり、前記ギャップ出し 用移動手段によるギャップ出しの際、骨後の関空間の寿

囲気圧力を前方の他方の基板を臨む空間の雰囲気圧力に 比べて高くする差圧を印加して一方の基板を他方の基板 に押し付ける差圧印加機構が設けられており、前記隔映 せ、 善圧印加機様により養圧が与えられた際に一方の基 板を押して板圧方向に変位させることが可能な柔軟性を 有するものであり、さらに、前記アライメント用移動手 敗は、前記隔膜を有する一方の基板保持具を板面方向に 移動させるものであり、前記蹊跷は、前記アライメント 用移動手段による仮面方向の駆動力を基板に伝えるもの であって振聞方向には本質的に変形しないものであると いう構成を有する。また、上記課題を解決するため、詩 求項11記載の発明は、一対の基板を互いに平行で且っ 所定の疑問を持って重ね合わせる基板重ね合わせ装置で あって、一対の基板を保持する一対の基板保持具と、一 対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ方向に移 動させて一方の基板と他方の基板とのギャップ長の所定 の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用参数手段 と、一対の基板の板面方向の位置関係が形定のものにな るよう一封の基板保持其の少なくとも一方を基板の板面 方向に移動させるアライメントを行うアライメント用移 動手段とを備えており、前配一対の基板のギャップ長を 計測する距離センサを有しており、前記ギャップ出し手 **食は、距離センサからのフィードバックされた信号によ** り前記基板の厚さ方向の移動を制御する主制御部を育し ているという構成を省する。また、上記課題を解決する ため、諸求項12記載の発明は、一対の基板を互いに平 行で且つ所定の隙間を持って重ね合わせる基板重ね合わ せ装置であって、当対の基板を保持する三対の基板保持・ 具と、一対の基板保持具の少なくとも一方を基板の厚さ 方面に移動させて一方の萎振と他方の萎振とのギャップ 長の所定の値にするギャップ出しを行うギャップ出し用 移動手段と、一対の基板の板面方向の位置関係が所定の ものになるよう一対の基板保持具の少なくとも一方を基 板の板面方向に移動させるアライメントを行うアライメ ント用移動手段とを備えており、前記一対の華板保持具 は各々保持する基板と平行な面を有しており、この面が 互いに対向しており、この対向面の距離を計測する複数 の距離センサと、複数の距離センサからの信号により一 対の基板の平行度及び人又は距離を判断する判断部とを 有しているという構成を有する。また、上記課題を解決 するため、請求項13記載の発明は、前記請求項12の 構成において、前記ギャップ出し用移動手段は、前記判 断部での判断結果により、一対の基板が対記所定の値よ りも長い距離院でで対向し且つ所定の平行度で対向させ た後、平行度を保ちながら一対の基板の少なくとも一方 を抵衝に兼直な方向に移動させてギャップ長を前記所定 の値にするものであるという構成を有する。また、上記 課題を解決するため、詩求項1 4記載の発明は、前記詩 **求項8乃至13いずれかの構成において、前記ギャップ** 出し及び前記アライメントの際に前記一封の基板が内部

に位置する真空容器が設けられており、真空中で単れ合わせを行うものであるという構成を有する。また、上記課題を解決するため、詰求項11記載の発明は、前記請求項1乃至14いずれかの構成において、前記アライメントを行う際に一対の基板の板面方向の位置関係のずれを検出する位置ずれ検出センサが設けられており、前記アライメント用参助手段は、この位置ずれ検出センサからの信号に従って位置ずれを補正するよう一対の参板保持具のうちの少なくとも一方の参動させるものであるという構成を有する。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本願発明の実施の形態(以下、実施形態)について説明する。以下の説明では、同様に液晶ディスプレイの製造に使用される基板量ね合わせ装置について説明する。

【0017】図1は、本願発明の実施形態に係る萎板重れ合わせ装置を使用する液晶ディスプレイの製造プロセスの概味を説明する図である。この製造プロセスは、演下式を採用している。即ち、重れ合わせの際に下側に位置する基板(以下、下側基板)91の表面にシール材93の内側に所定量の液晶94を消下する(図1(2))。そして、後述する基板重ね合わせ装置を用いて、下側基板91の上に上側基板92を重ね合わせ、其空中でギャップ出しとアライメントとを行う(図1(3)及び(4))。その後、重ね合わされた一対の基板91,92を大気圧浄面気に配置し(図1(5))、その後、光照射又は加熱によりジール材93を硬化させる(図1(6))等。

【〇〇18】尚、英堂から大家に戻した職(図1

(5))、大気圧によって一対の萎板91,92は圧縮されるので、ギャップ長はさらに短くなり、この状態でシール材93の硬化が行われる(図1(6))。従って、シール材93の硬化時に所定のギャップ長になっているよう、実空中でのギャップ出しの際にはそのギャップ長より少し大きい所定の値になるようギャップ出しを行う。

【0019】図2は、図1に示す製造プロセスを実施する製造システムの斜板板時間である。図2に示す製造システムは、基板91、92の投入や回収を行うロードステーションの1と、下側基板91にシール材93を途布するシール材24布装置902と、シール材93が途布された下側基板91の表面に液晶94を適下する液晶滴下基置903と、液晶滴下後に下側基板91の上に上側基板92を重ね合わせる実施形態の基板重ね合わせ設置904と、シール材93を硬化させて一対の基板91、92を貼り合わせるシール材硬化装置905と、基板91、92の搬送を行う搬送ロボット905等から構成されている。

【0020】 船送ロボット905は、アーム907の先端に基板を水平な姿静で保持し、アーム907の伸縮運

動、垂直な回転軸の周りの回転運動、上下運動等を行って基板91,92を所定の位置に搬送するものとなっている。アーム907は、基板91,92を真空吸患しながら保持するものとなっている。アーム907の基板保持面には不図示の真空吸患孔が設けられており、搬送ロボット905は、この真空吸患孔から真空引きする不図示の真空ポンプを備えている。

【0021】また、施送ロボット906は、基板91,92の上下の面を送にできるよう基板91,92を保持しながらひっくりかえせるようになっている。具体的には、基板91,92を英空吸着しながらアーム907を水平な触の周りに180度回転させることが可能となっている。尚、施送ロボット906は、アーム907を基板91,92の表面とは、透明電極等の素子が形成される面とは反対側の面を指す。無子が形成される面(以下、未子面)で基板91,92を保持することはできないので、表面で基板91,92を保持することはできないので、表面で基板91,92を保持する。

[00.22] 図3は、図2に示す製造システムが値える 実施形態の基版単和合わせ装置の正面製面板時図である。図3に示す基版単和合わせ装置の第一の大きな特数 点は、実空中で一対の基版91,92を平行に重ね合わせてギャップ出しとアライメントとを行うものである。 である。そして、第二の特徴点は、一対の基板91,92を真空雰囲気に配置するための真空容器が、一対の基板91,92を保持する一対の基板保持具1,2によって構成されている点である。

「00.29」具体的に説明すると、一対の差板保持具 1,2は、図3に示すように、水平な姿勢で一対の差板 91,92を保持するようになっている。一対の差板保 持具1,2のうち、下側差板91を保持する差板保持具 1を「下側差板保持具」と呼び、上側差板92を保持する基板保持具2を「上側差板保持具」と呼ぶ。

【0025】保持ヘット23は、上側整板92に接触して上側差板92を直接的に保持する部材である。保持ヘット23は、上側差板92を大気中では真空吸著し真空中では静電吸著して保持するようになっている。静電吸著機構は、保持ヘット23内に設けられた一対の吸著電極(不図示)に、大きさが同じで慢性が互いに異なるもしくは極性が同一の道流電圧を不図示の吸着電源により印加する構成である。保持ヘット23は、全体がアルミナ等の誘電体で形成されている。吸客電源が動作して一

対の吸表電低に低性の異なる直流電圧が印加されると、 像持ヘッド23に誘電分極が生じて下面に静電気が誘起 される。この静電気により上側差板92が静電吸着され る。

【0026】下側塗板保持具1も、同様に財性の高いジュラルミンやステンレス等の材料で形成されている。下側塗板保持具1は、不図示の頑丈なベースによって支持されている。下側塗板保持具1には、同様に静電吸き機構が設けられている。具体的には、下側塗板保持具1の上面には、凹部が設けられており、この凹部に塩の込まれるようにして静電吸差プレート11が設けられている。静電吸着プレート11は顕電体製であり、回様の構成により下側塗板91を静電吸着する。

【ロロ27】さて、上述したように、一対の基版保持具 1,2は、真空容器を構成する部材となっている。具体 的には、真空容器は、一対の基版保持具1,2と、一対 の基板保持具1、その間に位置する中間リング3とから 構成されている。下側基板保持具 1 は抑気器 1 2を有 し、排気器は2には排気系4つが設けられている。排気で 系41は、抑気路12と真空ボンブ411とをつなぐ抑 気管 4 1.2 と、排気管 4.1 2上に設けられたバルブ 4.1 3 や不図示の排象遺廣調整器等から構成されている。 そ して、上側基板保持具2は、ベントガス導入路25を存 し、ペントガス導入路25にはペントガス導入系42が 致けられている。ベントガスには、済浄化された乾燥空 気(ドライエア)又は室業等が使用される。尚、下側基 板保持具1の上面は、周辺部に産業を有しており、少し 低くなっている。この低くなった部分は周状に延びてお り、この部分に中間リング3か位置している。

【0028】一対の基板保持具1,2は、開開機構5により、真空容器が大気に関放される際には長い第一の距離離れて位置し、真空容器が真空に抑気される際には現い第二の距離離れて位置するようになっている。具体的には、開開機構5は、上側基板保持具2を上下動させるようになっている。以下の説明では、一対の基板保持具1,2の距離が第一の距離になるような上側基板保持具2の位置を上限位置と呼び、第二の距離になるような上側基板保持具2の位置を下限位置と呼ぶ。

【00.29】開開機構5は、上側萎坂保持具2を全体に保持した保持部材ですと、保持部材で11に駆動軸が固定された開開駆動返52とから主に構成されている。開開 駆動通32にはサーボモータ等が使用され、ボールネジを回転させてその回転を上下動に変換する構成が採用される。開閉機構5は、大気開放の限には、上側基板保持具2を上限位置に位置させ、実空が気の理には所定の下方位置に位置させるようになっている。上側基板保持具2が下限位置にあるとき、上側基板保持具2は、中間リング3に接触するようになっている。尚、一対の基板保持具1、2のみで真空容器が構成される場合、開開機構5は、一対の基板保持具1、2が接触するよう移動させ

る.

[0030] このような様成は、一対の基板91,92 の撤入撤出やメンテナンスなどを考慮したものである。 単に大気開放するだけであればベントガス導入系42を 設ければ足りるが、真空容器内への基板91,92の機 入や真空容器外への基板 91、92の搬出のため、一封 の基板保持具1,2が長い距離離れて対向するようにし ている。尚、基版91,92の指入掘出のための構成と しては、真空容器に閉口を設けてこの閉口を開閉するゲ ートバルブを設ける様成があるが、この構成では、内壁 面のグリーニング等のメンテナンスの作業がしづらい。 【0031】本実施形態の装置は、一対の基版91,9 2の仮面方向の位置関係が所定のものになるよう一封の 基板保持具1,2の少なくとも一方を板間方向に移動さ せてアライメントを行うアライメント用移動手段7を備 えている。本実施形態では、下側基板91は板面方向に は移動しないようになっており、静止した不倒差板91 に対して上側基板92を板面方向に移動させることでア ライメントを行うようになっている。即ち、アライメンド ト用移動手段では、上側基板92を板面方向に移動させ てアライメントを行うものとなっている。尚、一対の基 振91,92は水平方向に保持されるため、板間方向は 水平方向である。

【0032】アライメント用参助手段7の構成について、図4及び図5を使用して説明する。図4は、図3の 装置が備えるアライメント用参助手段7の構成について 示す斜接機時回である。図5は、図3に示すアライメント用参動手段7の要都の斜接機時回である。図5は、図3に示すアライメント 用参数手段7の要都の斜接機時回である。図3に示す ように、アライメンド用参助手段7は直接的には中間リング3を移動させるよう構成されている。上側基板保持 具2は真空容器内外の差圧により中間リング3に対して 大きな力で押し付けられる。アライメント用参助手段7 は、この状態において中間リング3を移動させること で、中間リング3と一体に上側基板保持具2を移動させ、それによって上側基板92を移動させる構成となっている。

【0033】アライメント用参助手段7は、図4及び図5に示すように、中間リング3に固定されたプラケットスの1を介して中間リング3を参助させる直線部動源70名と、直線部動源70名の出力・油に設けられた支点ピン703と、支点ピン703に連結された連結具704と、連結具704とプラケット701との間に設けられたリニアガイド705とから構成されている。図4及び図5に示すように、プラケット701、直線駆動源70名、支点ピン703及びリニアガイド705から成るユニット71,72、73、74は、中間リング3の各辺のそれぞれに設けられている。以下、説明の都合上、各ユニットを第一ユニット71、第二ユニット72、第三ユニット73、第四ユニット71と第三

ユニット73、及び、第二ユニット72と第四ユニット 74が、中間リング3の対向する辺にそれぞれ位置している。

(0034) 各ユニットフ1, 72, 73, 74において、直線駆動返702は、サーボモータ又はパルスモータ等のモータと、モータの出力を直線運動に変換するボールネジを含む運動変換機構とから構成されている。各直線駆動返702は、不図示の固定板に固定されており、静動しないようになっている。連結具704は、図5に示すように駆団コ状であり、間口を直線駆動源702の側に向けて配置されている。交点ピン703は、上下方向が軸方向になるよう配置されている。連結具704は、上側部分と下側部分に交点ピン703を挿入する孔を有している。支点ピン703は、この孔に上端と下端が挿入されている。支点ピン703は、この孔に上端と下端が挿入されている。支点ピン703は、この孔に上端と下端が挿入されている。支点ピン703は、この孔に上端と下端が挿入されている。東止した支点ピン703の周りに連結具704は回転できるようになっている。

【0035】プラケット701は、図4及び5に示すように平面視が直角三角形のものである。ブラケット701は直角を成す一対の辺の一方が中間リング3の側面と平行となっており、この辺の部分で中間リング3の側面に固定されている。リニアガイド705は、ブラケット701の道角を成す他方の辺に固定されている。リニアガイド705は、そのリニアガイド705が属するユニット71、72、73、74が設けられた中間リング3の辺の方向に対して直角な水平方向に長いものであり、この方向の直接参助をガイドするものである。遠結具704は、リニアガイド705と関じ方向に長いものであってリニアガイド705の形状に適合した凹部又は食差を有する。リニアガイド7050状に流合した凹部又は食差を有する。リニアガイド7050形状に適合した凹部又は食差に沿って滑りなから直接参動をガイドする。

【0035】図4及び図5に示すアライメント用参動手度7の動作について、次に説明する。図4及び図5に示すアライメント用参動手段7は、各ユニット71,72,73,74の直線影動源702を任意に動作させることで、水平面上の直交する二つの方向の直線参動(×方向及びY方向の参動)と、任意の位置を中心とする水平面上での円周方向の参動(8方向の参動)とを中間リング3に行わせるようになっている。

【003.7】さらに具体的に説明する。図4に示すように、×方向は、第一第三ユニット71,73が配置された辺の方向とし、平方向は、第二第四ユニット72,74が配置された辺の方向とする。まず、×方向に中間リング3を直換参動させるには、第一ユニット71及び第三ユニット73の直線駆動源702を同時に動作させ、第二ユニット72及び第四ユニット74の直線駆動源702を動作させないようにする。この際、第一ユニット71及び第三ユニット73の直線駆動源702は、同じ距離だけもブラケット701が移動するよう駆動される。例えばモータがパルスモータである場合、同パルス

数だけ駆動される。この結果、この駆動距離だけ中間リング3も×方向に直線移動する。尚、直線駆動源702を動作させないとは、モータがサーボモータのようなものである場合、その位置を保持して動かないようにするよう(動作する)場合も含む意味である。

【0038】また、Y方向に移動させる場合は、第二ユニット72及び第四ユニット74の直線駆動源702を同時に動作させ、第一ユニット71及び第三ユニット73の直線駆動源702を動作させないようにする。この場合も、第二ユニット72及び第四ユニット74の直線駆動源702の駆動距離は同じにする。これにより、中間リッグ3がY方向に駆動距離だけ直線移動する。

【0039】上記×方向及びY方向の参動において、各ユニット71,72,73,74のリニアガイド705は、移動をガイドする機能を持っている。即ち、メ方向の移動の際、各ブラケット701に取けられたリニアを及びデュット74のプラケット701に取けられたリニアガイド705は、達結具704の四部又は発差に沿って滑りながら移動し、メ方向の移動をガイドする。つまり、第二第四ユニット72,74のリニアガイド705は、メ方向の移動をガイドする。つまり、第二第四ユニット72,74のリニアガイド705は、メ方向の移動の際、第一ユニット71及び第三ユニット73のブラケット701に設けられたリニアガイド705が連結具704の四部又は段差に沿って滑り、Y方向の移動をガイドする。

(100年10)次に、8方向に移動させる場合について調明する。例えば、回転軸が中間リングと同軸即ち中間リングの中心軸にある場合の移動について説明する。この場合は、例えば、第一ユニット71の直線駆動源702を同時に動作させ、第二ユニット72の直線駆動源702と第四ユニット74の直線駆動源702と第四ユニット74の直線駆動源702と第四ユニット74の直線駆動源702と第二ユニット73の直線駆動源702と第三ユニット73の直線駆動源702と第三ユニット73の直線駆動源702と第三ユニット73の直線駆動源702と第三ユニット73の直線駆動源702と第三ユニット73の直線駆動源702と第三ユニット73の直線駆動源702と第三ユニット73の直線駆動源702と第三ユニット730直線駆動源702と第三ユニット730直線駆動源702と第三元式)に影響だけ駆動させる。この結果、中間リング3は、中心軸を中心とする水平な円周方向(副4に877元式)に影動する。

【0041】この81方向の移動の際、各ブラケットで
01も中間リング3と一体に81方向に移動する。この
陳、第二第四ユニット72,74の支点ピンプ03及び
連結具704は、81方向への駆動力を逃がして直線駆動通702に伝えないようにする機能を持っている。即
ち、第二第四ユニット72,74のブラケット701が
81方向に移動すると、リニアガイド705を介して連 結具704も一体に81方向に移動する。しかし、支点 ピン703は、直線駆動通702の出力軸に固定されて おり移動しない。従って、ブラケット701が81方向 に移動すると、連結具704が支点ピン703を中心に して少し回転し、81方向への駆動力を遊がして直線駆動源702等に伝えないようにしている。

【0042】 尚、61方向への移動は、第一第三ユニットフ1,73の直線駆動源702を動作させないでおき、第二第四ユニット72,74の直線駆動源702を異なる向きに同じ距離だけ駆動させることでも行うことができる。この場合、第二第四ユニット72,74の連結具704と支点ピン703が61方向の駆動力を逃がすよう動作する。61方向以外の円周方向についても、各ユニット71,72,73,74の直線駆動源702の駆動のさせ方(駆動距離及び駆動の向き)を適宜選択することで自由に行うことができる。例えば、図4中82で示すように、基板91,92又は中間リング3等の方形の関の位置を中心とする円周上の方向に移動させることができる。

【0043】上記アライメントの頭の移動の距離は、かかり短い。又方向や子方向のようが直線移動の場合、き2mm程度である。各方向の移動の場合、角度で表すとまった程度である。また。本実施形態の装置は、アライメントを行う際に一対の基板91、92の板面方向の位置関係のずれを検出する位置すれ検出センサフラを備えている。位置すれ検出センサフラは、下側基板保持具1に取り付けられている。

【ロロ44】具体的に説明すると、下側基板保持具1に は、上下に延びる検出用貫通孔14を有する。位置ずれ 検出センサス5は、検出用す道孔14の下端間口を魅む 。位置に取り付けられている。検出用責選扎14は複数数 けられており、そのそれぞれに位置すれ検出センサスラ が取り付けられている。尚、検出用重通化14の下端開 口は、光学窓15によって気容に塞がれている。 各位置 すれ検出センサ7.5は、具体的には、CCDカメラ等の操 像未子である。一封の基版91、92のそれぞれには、 板節上の所定の位置にアライメント用マークが設けられ ている。一対の基板91、92は透明であって同じ形状 ・対法である。そして、アライメンド用マークは、一対の** 基振91、92において同じ位置に設けられている。 [0045] 付述したように推送ロボット905により 下側基板91が推入された際、搬送ロボット906は、 アライメントマークが検出用責通孔19の上端間口に位 置するよう特度良く下側基版91を下側基版保持具1に **製造する。アライメントの際、位置すれ検出センサ7.5** は、「検出用宜適化するを通して下側差板保持具すのアラ

【0046】本来施形態では、上側基板92を下側基板91に向けて押圧してギャップ出しを行うようになっている。即ち、上側基板92を下側基板91に向けて移動させてギャップ出しを行うギャップ出し用移動手段が設けられている。ギャップ出し用移動手段の構成は、本実施形態の三番目の大きな特徴点を成している。即ち、ギ

イメントマークと上側基振92のアライメントマークと

を操像するようになっている。

ャップ出し用参劾手段は、上側参版92に機械的に押圧 力を与える機構(以下、押圧機構)61と、ガスの差圧 により上側参級92に押圧力を与える機構(以下、差圧 印加機構62)とを併用しており、この点が大きな特数 点となっている。

【0047】押圧機構61は、上側基板保持具2に固定された複数の押圧ロッド611と、各押圧ロッド611のそれでれに設けられた押圧駆動運612とから主に構成されている。各押圧ロッド611は、垂直な姿勢であり、下端が隔膜22に固定されて上方に延び、上側基板保持具2を気密に貫通している。各押圧駆動運612は、押圧ロッド611の上端に通信されている。各押圧駆動運612は、サーボモータ等の位置制御用のモータとなっており、ボールネジ等を用いた運動変換機構によりその回転運動が直線運動に変換されるようになっている。

【0048】尚、各押圧ロッド6年1の食道部分には、各押圧ロッド611の上下動を持ちしつつ英空シールを行う押圧用英空シール手段613には、選性流体を用いたメカニカルシールを用いることができる。また、各押圧ロッド611と上側基板保持具2との間にベローズを設けて591)

10049] 照鉄22によって仕切られた空間のうち、上側の空間は、上側保持具本体21と隔跌22とによって囲まれた開空間26となっている。この間空間26は、上側基板92の食後に位置する。差圧印加機棒5.2は、この間空間26内にガスを凝入し、上側基板92が位置する空間との間で差圧を与えるようになっている。即ち、差圧印加機棒5.2は、上側保持具本体21に接続された差圧用配管5.21を退して間空間26内にガスを導入する不回示のボンベと、差圧用配管5.21を退して間空間26内にガスを導入する不回示のボンベと、差圧用配管5.21を設けられた差圧用主バルブ5.22から主に構成されてる。尚、上側保持具本体2.1は、差圧用配管5.21が接続された箇所にガス導入路2.7を有している。開空間2.5とは、このようなガス等入路2.7以外の部分では基本的に開じた空間であるという意味である。

(0050) また、差圧印加機構の2は、関望間26内の圧力を調算する不図示の圧力調整器には、制御用の電鉄信号の入力に従って圧力を調算する電・空レギュレータが使用される。電・空レギュレータは、低低性ので圧力を制御する機器である。例えば、圧電素子によって好イヤフラム(隔膜)を制御し、これによって内部がルブを調整して圧力を制御する構成のものが使用される。このような電・空レギュレータは各社から市販されているので、適宜選択して使用する。尚、図3に示すように、間空間26内を排気するための援助排気ポンプ826が設けられている。援助排気ポンプ526は、差圧

用配管621、バルブ622, 624及び補助排気管6 23を通して開空間25内を排気するようになってい る。

【0051】本実施形態の装置では、ギャップ出しを高精度で行えるよう、多くの工夫が成されている。まず、ギャップ出しのために上側萎板92を下側接板91に押し付けている際、両者の距離を間接的に測定する別を増センサ63が設けられており、この距離センサ63からの信号をフィードバックして押圧力を制御している。より具体的に説明すると、距離センサ63は複数設けられており、下側基板保持具1に取り付けられている。下側基板保持具1の上面には、下側基板91を保持する部分の外側に凹部が設けられており、距離センサ63はこの凹部を埋めるように設けられている。

【0052】図3に示すように、下側茎板保持具1の基板保持具面(潜電吸着プレート11の上面)と上側茎板保持具2の基板保持面(保持ペッド23の下面)は平行である。また、下側茎板91の厚さと上側茎板92の厚さは既知である。近って、下側茎板保持具1の茎板保持面と上側茎板保持具2の茎板保持面との距離が判れば、一対の茎板91,92のギャップ長(離固距離)が判る。距離センサ63に対する下側茎板保持具1の茎板保持面の位置関係は不変であるので、距離センサ63から保持へッド23の下面までの距離を計ることによって、一対の菱板91,92のギャップ長が間接的に求まることになる。

【0053】 距離センサ63には、例えばうず電流を検出するものが使用できる。即も、センザの一方を交流は 界を発生させる構成とし、他方をこの交流保界により生するうず電流を検出する構成とする。うず電流の大きさにより距離が求められる。この他、磁界強度により距離を測定するセンサやレーザー干渉計を用いた距離センサ等が使用できる。また、電気式接触式マイクロメータを使用しても良い。

【0054】図6は、振聞方向における距離センサ63の配置位置について説明する図である。本実施形態のさらに別の大きな情報点は、ギャップ出し用参助手段の各押圧ロッド611と対を成すように非難センサ63を配置している点である。即6、図61元がように、本実施形態では、四つの押圧ロッド611が設けられている。各押圧ロッド611は、上側整板保持具2と同軸の仮想的な長方形又は正方形の角の位置に配置されている。そして、各距離センサ636、同様に四つ設けられており、各押圧ロッド611の下方に位置して対を成している。より正確には、四つの押圧ロッド611を結んだ方形と、四つの距離センサ63を結んだ方形とは相似形であって同軸上である。そして、各対を成す押圧ロッド611を距離センサ63とは、方形の同じ頂点の位置に位置している。

【0055】また、上側華版保持具2が有する展膜22

は、上記アライメント用終動手段7による板面方向の駆 動力を上側基板92に伝えるものとなっている。即ち、 前述したようにアライメント用移動手段では、中間リン グ3を介して上側基板保持具2を板面方向に移動させ る。この移動の力は、隔膜22及び押圧ロッド611を 介して保持ヘッド23に伝えられ、この結果、保持ヘッ ド23に静電吸着されている上側差板92が移動する。 【0056】前述したように、腐敗22は、ギャップ出 し用移動手段の差圧印加機構 62により厚き方向に膨ら んで上側基板92に押圧力を与える。そして、その一方 で、アライメントの陸には板面方向の力を上側基板92 に伝える。この陰重要なことは、既既2.2は、厚さ方向 には変形が可能であるが、押圧ロッド611で強固に支 持されているためと、それ自身の剛性により振聞方向に は本質的に変形しないものとなっていることである。 振 面方向に変形してしまうと、アライメントが不安定とな り、再現性や特度の悪化する恐わがある。「本質的に変」 化しない」とは、例えば、厚さ方向にカドイが加えられ たときの変形量をA T-1 とし、板面方向に大きさの同じ カF2が加えられたときのAT2としたとき、AT2/ △T1≦0. 1となるような場合を指す。瞬膜2.2に は、流いシート状であり、例えばガーボン繊維強化プラ スチック (CFRP) 等の材料又は金属から成るものが 使用される。陽鉄22の厚さは、例えば1mm~2mm 程度である。

【0057】また、本実施形態の装置は、板面方向の力 を上側基板92に伝える機膜22の機能を考慮して、押 圧ロット6341の下端に特別のベアリング機構べ図3中 不回示)を備えている。図えは、図3に示す存圧ロッド 5.1.1の下端に設けられたベアリング機構の断面提映図 である。ペアリング機構は、隔膜22に固定された軸受 け514と、軸受け614と押圧ロッド511の下端と 閩に介在された主ベアリング613と、押圧ロッド61 1の下端部側面と軸受け614の内側面との間に介在さ れた副ペアリジグ8 16 とから主に構成されている。 【10058】前述したように、アライメント用移動手段 7により隔阱22に仮面方向の力が加えられると、 豚肤 2.2は非常に違いものであるため、場合によっては既談 2.2が波打つように変形し思い。このような変形が生す。 ると、板面方向の力が上角萎張9.2に上手く伝わらず、 アライメントが上手くいかなかったり、特度が低下した

【0059】このため、本実施形態では、図7に示すペアリング機構により、設打ちのような変形を助止している。即ち、設打ちのような変形が生すると、図7中に点線で示すように隔膜22は局所的には斜めに傾いた状態となる。この状態になると、腐敗22自体が持っている張力により腐敗22は元の水平な状態に戻ろうとする。主ベアリング615は、この腐敗22の動きを助ける働きをする。尚、副ペアリング616は、触受け614と

りする場合がある。

押圧ロッド5 1 1 との間で板面方向で選び(バックラッシュ)が無いようにするものである。 遠びがあると、 アライメント権度が低下してしまう。

[0050] 次に、図3を使用して、本実施形態の第四 の大きな特徴点を成す真空シール手段81,82の構成 について説明する。 前述 したように - 対の基板保持具 1、2と中間リング3は真空容器を構成するから、それ らの接触箇所は、英変シールされている必要がある。こ の真空シールを行う真空シール手段81,82の構成 も、本実施形態の装置の大きな特徴点となっている。 【0061】まず、中間リング3と下側基板保持具1と の間には、第一英空シール手段8.1が設けられている。 特徴的な点は、この第一英空シール手段81が、上記ア ライメンドのために上側菱板保持具2と中間リング3と が一体に移動する際にも真空シールを維持するものとな っている点である。具体的に説明すると、第一英空シー ル手段81は、アライメント用参助手段7によって移動・ する中間リング3に接触する理性体シール具811と、 電性体シール具8-1-1の変形量を限定する胴体8-12と

より構成されている。
【0062】 弾性体シール具811は、典型的には0リングのような真空シール具である。下値基板保持具1の上面のうち周辺部の低くなった場所には周状の流が形成されており、この済に弾性体シール具811が填め込まれている。一方、中間リング3は、下面の内縁に沿って凸部が周状に形成されており、この凸部が弾性体シール具811に接触することにより真空シールがされるようになっている。一方に関係812は、現状であり、独党の関性の高い材料がら形成されている。関係812は複数数けられており、任意の向きに転動可能な状態で不図示の係止具により係止されている。尚、別体812は、周状の弾性体シール具811の周囲に均等間隔を置いて複数数けられている。

【0063】通常の英空シール手段の構成では、英空シールがされるべき部材の間にのリングのような弾性体シール具を介在させ、この状態で両者を接触させてネジ止め等を行う。ネジ止め等のみでは両者の接触は完全ではなく英空シールはされないが、弾性体シール具が両者の間に気宙に挟み込まれることで、英空シールが達成される。

【0064】しかしながら、このような様成は、本実施・形態では採用できない、アライメントの際。固定された下側基板保持具 1 に対して中間リング3を水平方向に移動させる必要があるためである。本実施形態では、下側基板保持具 1 が「其空容器を構成する部状であって移動しない部材」に相当している。下側基板保持具 1 と中間リング3 とが接触している構成の場合、アライメントを行うには、中間リング3を下側基板保持具 1 に対して接らせながら中間リング3を移動させることになる。このようなことを行うと、移動に大きな力を要する問題の

他、機動により座等のゴミが発生する問題がある。 【0065】 弾性体シール具811の弾性力を大きい最 通なものにすることで、中間リング3と下側基板保持具 1との接触を防止する構成も考えられる。しかしなが ら、このようにすると、ギャップ出しの脛の上側基板保 持具2からの圧力及び大気圧と英空圧力との差圧による 圧力が弾性体シール具811の弾性力をかなり大気 なものにしなければならず、適正な真空シール作用を得 るのが困難になることもあり得る。また、弾性力が小さ いと、大きな力が弾性体シール具811に加わる結果、 弾性体シール具811の変形量が徐々に大きくなり。最 体的には中間リング3と下側基板保持具1とが接触して しまう恐れもある。このように、弾性体シール具811 のみであると、最適な弾性力の範囲が狭く、選定が非常

[100.66] 一方、本実施形態のように、別体8.12によって弾性体シール具8.11の変形を限定すると、中間リング3.と下側拳板保持具1.とが接触しない範囲に弾性・ホシール具8.11の変形を限定することが容易にできる。即ち、球状である削体8.1.2の直径を適当な値にすれば削い。

に困難である。

【0057】また、剛体812による顕性体シール具8 1 1の変形の限定は、実空シールを維持したアライメン トの点でも大きな技術的意義を有する。具体的に説明す ると、アライメントの際、中間リング3が移動すると、 弾性体シール具811は中間リング3に捻り付けられる 。状態となる。即ち、中間リング3は、その下面に発性体 シール具811を滑らせなから絶動する状態となる。こ の場合、弾性体シール具811に大きな力が加わって変 形量が大きくなると、摩擦力が大きくなり、中間リング 3が充分に移動できなかったり、移動に大きな力を表し たり、移動距離の制御の格度が低下したりする恐れがあ る。また、無理に移動させる結果、弾性体シール具81 エの摩鞋が激じかったり、一度等のゴミが多く発生したり する恐れもある。さらに、弾性体シール具811の変形 が小さくなるよう顕性力を大きくすると、真空シールが 推持できない恐れもある。

(00.58) 本実施形態の構成によれば、別体8.12があるため、弾性体シール具8.11の変形が限定され、中間リング3と下側萎張保持具1との間の圧力が分散する。このため、上記のような問題はなく、中間リング3を充分に高い制御性で参具に移動させることができ、ゴミの発生等の問題もない。

[0069] 本実施形態では、廃協によるゴミの発生の 低調等の効果をさらに高く得るための工夫が施されてい る。まず、弾性体シール具811はシリコンゴム等から 成るが、テフロン(登録賠償)等の潤滑剤で表面をコー ティングしたものが使用されている。また、削体812 の表面も、同様に潤滑剤でコーティングされている。そ して、弾性体シール具811や刷体812に接触する中間リング3の下面は銀面加工されており、さらにその間には鉛滑剤が設けられている。この潤滑剤は、具体的には超滑油であり、中間リング3の下面に途布されている。このような構成のため、中間リング3の参動が小さい力で済んだり、制御が容易であったり、廃機によるゴミの発生が少なくなったりする効果がさらに高く得られるようになっている。

【ロロフロ】また、図3に示すように、別体812は、 弾性体シール具811よりも外側(基板保持具1。2の 中心軸から見て遠い側)に位置している。従って、胴体 812の接触館所でゴミが発生したとしても、そのゴミ は、弾性体シール具813により適られ、基板91。9 2の重ね合わせを行う空間には進入しない。 つまり、 剛 休日12が弾性体シール具日11よりも外側に位置する 点も、液晶94中へのゴミの温入、基板91,92の素 子間へのコミの付着等を助止するのに承載している。 【ロロ71】このような第一英空シール手段81の構成 「において。例体81、2は転動を行うものであるが、滑動。 を行うものであっても良い。即ち、剛体812は、直方: 体集の形状のブロックであり、表面にフッ素機能等の題 滑割が途布されたものであっても良い。 この場合、中間 リング3に対して刷体812は相対的に滑動する。ま た、第一真空シール手段81の構成としては、別休81 2に代えて、中間リング3と下側拳板保持具1とを確気 的に反発させて両者の間隔を推持する機構でも良い。こ の場合は、中間リング3と下側基板保持具1とに確石を 設け、同一個性の接続が向かい合うようにすると接着を 電磁石で構成し、電流を制御して所定の間隔が維持され るようにする.

【0072】また、中間リング3と下側基板保持具1との間に介在する流体の圧力を調整して間隔を維持する機構が採用できる。この場合は、中間リング3と下側基板保持具1とのベロース等でつなきながら密閉された空間とし、この空間にガスを導入する。 等入するがスの圧力を調整して間者の間隔を推済により、 類性体シール具811の変形を所定以下にすることができるとともに、中間リング3と下側基板保持具1との接触が防止できるので、アライメントの際に大きな力を要したリコミが発生したりする問題が生じない。

【0073】 文空シールに関する太実施形態の別の大きな特徴点は、開開機構与により開閉の標に接触したり離間したりするシール部を文空シール手段81とは別に野けられている点である。以下、この点について説明する。開開機構与により開閉の際に接触したり離闘したりする部材は、本実施形態では、上側基板保持具2と中間リング3である。従って、第二文空シール部材は、上側基板保持具2と中間リング3である。従って、第二文空シール部材は、上側基板保持具2と中間リング3との間の文空シールするよ

うになっている.

【0074】第二真空シール手段82は、第一真空シール手段81とは異なり、弾性体シール具821のみから 構成されている。この弾性体シール具8216、典型的 には0リング等である。中間リング3の上面には、図3 に示すような断面台形状の海が周状に設けられており、この溝内に弾性体シール具821は、真空シールしない状態では海から少し突出する形状であるが、真空シール時には、上側基板保持具2に接触し、真空シールを確保するようになっている。

【0075】このような第二萬空シール手段82を採用する構成は、以下のような技術的業務を有する。本実施形態の構成において、第二萬空シール手段82を設けないようにすることも不可能ではない。例えば、中間リング3を上側蓋板保持具2と一体のものにまれば(中間リング3を設けなければ)、第二萬空シール手段82は不要である。しかしながらでこのようにすると。 関閉機構ちによる開閉の際、上側蓋板保持具2と下側蓋板保持具1とが接触したり離間したりすることになる。つまり、第一萬空シール手段81において、大気開放と真空シールとを繰り返すことになる。

【0076】しかしながら、第一英空シール手段81の部分が大気に開放されると、ゴミの付名の問題が生じ思い、弾性体シール具811の裏面にゴミが付落すると、アライメントの際に中間リング3に接り付けられる結果、弾性体シール具811の性能が低下してリーク(英空の漏れ)が生じやすくなる。また、中間リング3の下面にゴミが付名すると、弾性体シール具811が接り付けられる結果、ゴミによって領面に傷が付き、摩拾力が大きくなる等の問題が生じることがある。さらに、開闢のたびに、弾性体シール具811及び制体812に対して中間リング3が接触と難闘を繰り返す結果、300利が磨耗じたり、強治剤が削れてゴミになったりすることもあり得る。

[0077] 本実施形態の構成によれば、第二支空シール手段82があるため、第一支空シール手段81の部分において開閉を行う必要はなく、常時支空シールの構成とすることができる。従って、上述したような問題は本実施形態においては無い。尚、装置は、各部の制御を行う不図示の主制御部を有している。主制御部は、複数の距離センサからの信号に従い、一対の基板のギャップ長や平行度を判断する判断部を備えている。判断部は、各距離センサからの信号を比較して平行度を判断するとともに、各距離センサからの信号を平均するなどしてギャップ長を判断するようになっている。さらに、主制御部は、位置すれ検出センサからの信号に従い、一対の基板の板面方向の位置関係が所定のものになっているかを判断する判断部も備えている。そして、このような主制御

部は、ギャップ出し用参動手段やアライメント用参動手 段に制御信号を送るようになっている。

【0078】次に、上記構成に係る本実施形態の装置の 動作について説明する。図8及び図9は、本実施形態の 装置の動作について説明する図である。図8の(1)

(2) (3)、核いて、図9の(1)(2)(3)の原に動作が進行することを示している。高、図8及び図9は、図3に示す疑慮のほぼ右半分を示したものである。【0079】また、図8及び図9は、図3には示されていない装置の詳細な構成が一部示されている。まず、図8(1)~(3)に示すように、一対の基板保持具1,2のそれぞれには、基板91,92の受け渡し用のリフトピン16,28が設けられている。各基板保持具1,2には、リフトピン16,28用の貫通孔が設けられている。食通孔は食道な方向に長く、リフトピン16,28も重直な姿勢で貫通孔内に配置されている。高、貫通孔及びリフトピン16,28は、各基板保持具1,2に複数(例えば四つ)均等に設けられている。

【00.80】・キリフトビン・16、28には、リフトビン・16、28を上下動させる不図示の昇降機構が設けられている。また、リフトピン28は管状であり、先端の開口の部分で基版を真空吸客できるようになっている。即ち、リブトピン28を通して真空吸引する不図示の真空ポンプが設けられている。また、仮止の用の光照射部17が設けられている。光照射部17は、本実施形態では、光ファイバ171の先端部となっている。光ファイバ171は、無外線ランフ172からの光を挙いてシール材に照射するものとなっている。尚、光ファイバ171の先端は複数に分岐しており、光照射部17は、下個基板保持具1に複数均等に設けられている。

[00.81] まず、一対の基板91、92の搬入動作に ついて、図8 (1) ~ (3) に従って説明する。まず、 上側茎板92は、鍛送ロボット906のアーム907に 「実空吸患されながら保持されて撤送され、所定位置で停 止する。尚、上側基板92は、下側が余子面になるの で、上側の面で真空吸着されて撤送される。そして、図 8 (1) に示すように、上側基板保持具2のリフトピン (以下、上側リフトピン)、2日が下降し、上側差振日名 を英空吸着する。この際、上側リフトピン2.8は、アー ム907に干渉しない位置で下降して真空吸着する。ア 一人907の実空吸着が解除された後、図8(2)に示 すように、上側リフトピン28が上昇し、上側基板92 が保持ヘッド22に接触する位置で停止する。そして、 英空吸着機構が動作し、上側萎振92が保持ヘッド22 に真空吸患される。その後、上側リフトピン2.8は、実 空吸差を解除した後、さらに上昇し、所定の待機位置で 停止する。

【0082】次に、下側基板91が同様に推送ロボット 906のアーム907に英空吸着されながら保持されて 搬送され、所定位置で停止する。下側基板91は上側が 衆子面なので、下側で其空吸着される。そして、アーム 907の英空吸者を解除した後、下側基板保持具1のリ フトピン(以下、下側リフトピン)16が上昇して下側 基板91の下面に接触した後、所定距離下降する。この 結果、図8(3)に示すように、下側基板91は静電吸 モブレート11の上に載置された状態となる。その後、 静電吸着ブレート11の其空吸着機構が動作して下側基 板91が静電吸着ブレート11に其空吸着される。下側 リフトピン28は、さらに下降して所定の待機位置で停止する。

【0083】次に、図3に示す間間機構5か動作し、上側基振保持具2が下限位置に位置するよう所定距離下降 ませる。これにより、図9(1)に示すように、上側基振保持具2と中間リング3とが接触し、第二天空シールチ段82により共変シールが速流なれる。この状態で、排気系41が動作し、一対の基振保持具1。2と中間リング3とから成る真空音器内を所定の圧力まで削り、プラとから成る真空音器内を所定の圧力まで削りまする。この限、 顕映22の背後の開資間25内も同様に消象され、真空容器内と間程度の真空圧力とされる。また、排気開始と同時に静電吸き携種を動作させ基振91、92を静電吸等するとともに、真空吸着を解除する。尚、後述するアライメントの動作が阻害されないよう、上側基振保持具2と中間リング3とが接触した後、不図示の機構により、保持部材51は開閉駆動源52から切り離される。

【0084】次に、半セップ出し用移動手段及びアライ メンド用移動手及フが動作 以 ギャップ出じとアライメ ントが行われる。まず、本装置において最終的に達成す べきギャップ長として設定されている所定の値(以下、 キャップ長設定値)よりも少し大きなギャップ長・(以 下、ギャップ長スタンバイ値)になるようにする。即 ち、キャップ出し用移動手段が、押圧駆動源612を動 作させ、上側基板保持具名を下降させ、一対の基板9 ル、92のギャップ長がギャップ長スタンパイ値になる ようにする。尚、ギャップ長スタンパイ値の状態では、 上側基振92は下側基振91上のシール材には接触して いない。つまり、ギャップ長スタンパイ値は、シール材 の途布高さよりも充分に大きな値となっている。 【〇〇85】この状態で、まず平行度を所定の高い値に する動作を行う。即ち、各距離センサ53からの信号に より不図示の主制御部が平行度を求め、それが所定の高 い値になっているかを不図示の判断部が判断する。平行 度が所定の高い値になっていないと判断されると、主制 御部は、ギャップ出し用参助手取5の各押圧駆動源61 2に制御信号を送り、一対の基板91,92が平行にな るように各押圧駆動派612を制御する。即ち、特定の 距離センサ63で測定された距離が他の距離センサ63 で測定された距離に比べて長い場合、その距離センサラ 3の上方に位置する(対になっている)押圧ロッド61

1 が少し下方に変位するようにその押圧ロッド 6 1 1 を 駆動する押圧駆動源 6 1 2 に制御信号を送る。このよう にして各押圧駆動源 6 1 2 を制御し、各距離センサ6 3 からの信号の大きさを比べる。そして、各距離センサ6 3 からの信号の大きさの違いが所定の小さい範囲内であると判断されたら、一対の基版 9 1、9 2 の平行度が所 すの高い値であるとする。

【0086】次に、アライメントを行う。即ち、位置ずれ検出センサフラによって二つのアライメントマークを操像する。場像されたイメージデータは、主制御部において処理されてデジタル化され、位置ずれが算出される。そして、位置ずれを補正するよう主制御部がアライメント用移動手段7の各ユニットフ1,72,73,74の直線駆動源702に制御信号を送る。制御信号に従って直線駆動源702が駆動され、X、Y及び/又は8の各方向に上側基板92が移動する。引き現き位置ずれ検出センサフ5から送られる二つのアライメントマークのイメージデータから、位置ずれが補正されたと主制御部が判断すると、アライメントが完了する。

【0087】この状態で、次に、ギャップ出し用参助手段が再び動作し、上倒基版92を下側蓄板91に向けて版面方向に参助させ、ギャップ長がギャップ長数定値になるように更つの神圧駆動源612に同様に制御信号を送る。しかしながら、各押圧駆動源612による神圧力のみでは足らない場合が多く、所定時間経過後もギャップ長はギャップ長数定値にならない。この場合、主制御部は、種助排気管623上の種助パルプ624を開し、不図示のボッベにつながるパルプ625及び差圧用主パルプ622を開け、開空間26内を加圧する。この結果、真空と大気圧との差圧に加えて、大気圧より高い圧力と真空との差圧により上側基板92が下側基板91に向けて押圧される。

【0088】そして、四つの距離センサ53からの出力を平均じて得られたギャップ長がギャップ長数定値になるよう、不図示の圧力調整器に信号を減り、差圧印加機構62を負帰退制御する。ギャップ長がギャップ長設定値に一致したと判断されたら、位置すれ様出センサ75からの信号により位置ずれがないが主制御部がもう一度判断する。

て00891位置すれがあると判断された場合、アライメントを再び行うが、この際、上側攀板92を少し上昇させる。ギャップ長設定値の状態では、上側攀板92は下側攀板91上のシール材に接触している。この状態で再びアライメントを行おうとすると、粘性の高いシール材に接触しているため、上側攀板92を動かすのに非常に大きな力が必要になってしまう。また、滴下式の場合、ギャップ内に液晶があるため、この問題は頂薄である。さらに、ギャップ長設定値の状態でアライメントを行おうとすると、上側壁板92がスペーサを引きずって

しまい、基板 91, 92の表面に傷が付いてしまうことがある。

【0080】このようなことから、本実施形態では、ギャップ長設定値の状態から上側基板92を少し浮かせ、その状態で再度アライメントを行う。この際のギャップ長は、ギャップ長スタンパイ値でも良いし、ギャップ長スタンパイ値よりは短いものの、上側基板92がシール材から離れることが可能な長さとしても良い。

【0091】このようにして再度アライメントをした 後、再び上側基板92を下降させてギャップ出しを行 う。再びギャップ出しを行う前に、もう一度平行度を確 認するようにすると好通である。平行度が所定の高い値 になっていなかったら、前述したように各种圧駆動通6 12を制御して平行度を出す動作をする。

【0092】再びギャップ出しを行って、ギャップ長がギャップ長数定になっており、位産すれも発生していないと判断されたら、回9【3】に示すように、シール材の仮止めを行う。即ち、光陽射部17より無外線をスポット的に照射して、シール材を部分的に硬化させる。その後、上側基板保持具2による上側基板92の保持を解除する。そして、開空間25内を加索して真空音器内と同程度の圧力にするとともに、押圧用駆動返612を動作させて保持ヘッド22を当初の位置まで上昇させる。

【0093】次に、大空客器及び間空間26内にガスを 導入して大気圧とし、隙間機構5を動作させて上側番板 保持具2を上限位置まで上昇させる。その後、下側基板 保持具1の静電吸塞機構を停止し、下側リフトピン28 を上昇させる。この結果、一対の基板91,92は下側 リフトピン28によって持ち上げられ、下側基板保持具 1から離れる。その後、加道ロボット905のアーム9 07が進入し、一対の基版91,92を大空吹きしなが 6保持して装置から推出する。一対の基板91,92 は、推道ロボット905により回収用カセット913に 推送される。

【0094】上述した様成及び作用に係る本実施形態の基板重ね合わせ装置によれば、ギャップ出し用参動手段及びアライメント用参助手段?か其空容器の外に配置されているので、其空容器内の空間容核を小さくすることができる。このため、排気やベントに要する時間が短くでき、生産性の向上に貢献できる。また、排気速度やベントの連度を高くする必要がないので、其空容器内の座や埃を舞い上げてしまうことがなく、液晶94中への座や埃の追入が少なくなる。さらに、排気速度を高くする必要がないため高価な英空ポンプが不要であり、装置のコストの上昇抑制にも貢献している。

[0095] また、一対の基板保持具1,2自体が真空 容器を構成している点は、真空容器内の空間容様をさら に小さくするのに貢献している。 英板保持具1,2が真 空容器を構成していない場合、真空容器内に英板保持具 1,2を収容する構造となる。この構造だと、差板保持 具1,2の占めるスペースの分だけ実空容器内の空間容 候が大きく必要になってしまう。尚、上記実施形態で は、一封の基板91,92を水平な状態で重ね合わせる 構成であったため、一封の基板保持具1,2は上側基板 保持具2と下側基板保持具1であったが、これに限定さ れる訳ではない。注入式の場合、一対の基板91,92 を重直に立てた状態で重ね合わせをする場合もある。こ の場合は、左側基板保持具及び右側基板保持具というよ うになる。

【0096】 真空容器内の空間容核低減の技術的意義は、一対の基板保持具1,2が真空容器を構成しなくとも、いずれか一方の基板保持具1,2が真空容器を構成すれば得られる。図10は、この点を説明した図であり、一方の基板保持具1,2のみが真空容器を構成する場合について説明した図である。図10(1)に示すように、上側基板保持具2のみが真空容器を構成していてもよく、図10(2)に示すように、下側基板保持具1のみが真空容器を構成していても良い。

【0097】また、上述した英空容器の構成において、 英空容器内の空間容様は、一対の基版91,92の容様 とギャップの容様の合計(以下、基版容様と呼ぶ)の1 倍以上50倍以下であることが好ましい。 英空容器内の 空間容様とは、例えば英空容器の内整面の形状が直方体 である場合、その様、横、高さの様である。また、「ギャップの容様」とは、ギャップ出し後の容様、即ちギャップ長数定値での容様である。

[100-98] 英空音器内の空間音様が基板音板の50倍 より大きいと、上述した相気やベントに要する時間の短 縮といった技術的意義が充分に得られない。また、英空 音器内の空間容核が基板容核の1倍より小さいと、村記 ギャップ長スタンパイ値にほつ際に、上側基板91がシ ール材や液晶に接触してしまったり、基板91、92間 の真空排気が充分に行えないといった問題が発生する。

【0099】また、開閉機構5が一対の基板保持具1,2を開閉する構造は、前述した通り、再空音器内の空間 容はを最小化させる点とメンテナンスや基板91,92の搬入掘出時の動作を容易にする点を同立させる技術的 友確がある。前、開閉機構5は、上側基板保持具2を上下動させて開闢を行ったが、下側塞板保持具1を上下動させても良い。

[0100] また、アライメンド時にも真空シールを維持する第一真空シール手段81は、真空中でのアライメントを可能にする技術的意報がある。第一真空シール手段81が無い場合、アライメント時には大気圧ということになってしまう。この場合、ギャップ出しを真空中で行ったりすると、雰囲気圧力の違いから、萎振91,92の位置がアライメント時から僅かにずれてしまったりすることがあり得る。第一真空シール手段81は、このような問題を防ぐ技術的養養がある。

【0101】また、機械的な押圧とガスの差圧による押圧とを併用する構成は、以下のような技術的意識がある。即ち、ギャップ出しには、かなり大きな押圧力が必要であり、内部に液晶が探み込まれている消下式のプロセスの場合、その傾向が強い。この場合、サーボモータのような押圧駆動派612を使用した機械的な押圧のみでは、押圧力が不足し、必要なギャップ長まで押圧であないことが多い。機械的な押圧のみでギャップ出しを行おうとすると、非常に大出力の押圧駆動派612を使用することになるが、ギャップ長を充分な特度でギャップ長数定値に一致させるため押圧力を微妙に調節することが距離になる。また、機械的な押圧のみでは、押圧力が不均一になり、その結果、ギャップ長が振面方向で不均一になり場いという問題もある。

[0.1 0.2] 本実施形法のように、機械的な押圧に加えてガスの差圧による押圧を併用すると、押圧力の不足を構える上、減少な押圧力の調整も容易に行える。そして、ガス差圧による押圧であるため、均一に押圧力を作用させることができ、キャップ長も均一化できるメリットがある。

[0103]尚、本実施形態では、差圧印加機構 62 は、閉空間2、6内にガス導入して差圧を印加するもので あったが、上側基板92が配置された空間の圧力に対し て、隔膜22により仕切られた上側基版92の背後の空 間の圧力が高くなれば足りる。従って、骨後の空間が閉 空間25ではなく単に大気圧の開放空間であり、真宝容 - 器内を抑気する抑気系4.1をもって差圧印加機構6.2と することもできる。また、大気中でギャップ出じを行う ・場合には、差圧印加機構を2は、上側差板92の背後の 間空間26をガス導入して大気圧より高い圧力にする構 成となる。さらに、差圧印加機構62は、再変中でギャ ップ出しを行う場合、背後の閉空間25の圧力を真空容 器内の英空圧力よりも高い英空圧力にする構成、例えば 差動排気を行うような構成でも良い。また、差圧印加機 《椿ち2としては、上述じたようなガス様久によりで差圧 を印加するもの他、液体等のガス以外の流体を導入して 差圧を印加するものが採用される場合もある.

【0104】また、一対の基版91、92のギャップ長を測定する距離センサ53が設けられており、ギャップ出し手段が、距離センサ53からの負婦強制かして厚さカ向の多動を制御する構成は、ギャップ出しを高格度に且つ短時間に行うことを可能にする技術的産業を有する。従来は、前述したように、ある定められた押圧した後、測定器でギャップの大きさを測定し、それが規定範囲に入っていなければ、再展ギャップ出しをやり直すのみである。これに比べると、本実施形態の構成によれば、ギャップ出しを高格度に且つ短時間に完了させることができる。

[0105]また、距離センサ53が複数設けられており、複数の距離センサ53で上記負帰週制剤を行う点

行える技術的素度を有する。そして、複数の距離センサ 63の測定データから一対の基板91,92の平行度を 検出する点は、一対の基板91,92を高い平行度で重 ね合わせるのに貢献しており、このことは、ギャップ出しを板面方向でより均一化する技術的意義を有する。 【0106】また、一対の基板91,92の板面方向での位置すれを検出する位置ずれ検出センサフラが設けられ、アライメント用榜動手段7が、位置ずれ検出センサフラがらの信号に従って位置ずれを補正するよう一対の基板保持具1,2のうちの少なくとも一方の移動させるものである点は、アライメントをより高格度に行える技術的意義をもたらす。尚、上記実施形態では、上側基板保持具2を板面方向に移動させても良く、また、双方

を参動させても良い。また、開閉機構5は、上側基板保

ったが、下側基板保持具1を直線移動させて開閉を行う

、場合もある。また。直線移動の他に媒番による関き扉の

ようにして開閉を行う場合もある。

特点2を呼き方向に直線移動させて開閉を行うものであ

は、測定精度が向上し、 さらにギャップ出しを高精度に

[0107]

「実施例」次に、上記実施形態の発明の実施例を説明する。同様に接品ディスプレイ製造プロセスにおける基板重ね合わせを例にして、実施例を説明する。エドエタイプの液晶ディスプレイでは、一対の基板91、92の一方にカラーフィルタが形成され、他方に駆動衆子としてエドエが形成される。上記実施形造の装置を用いる場合。例えばガラーフィルタが形成された基板が上側基板92であり、エドエが形成された基板が上側基板92であり、エドエが形成された基板が下側基板92であり、アの大きさは、大型基板と呼ばれるものと同様であり、73.0mm×920mm程度である。

[0108] このような一対の基板91,92を重ね合わせる場合、アライメントの特度はキ1μm、最終的なギャップ長は5μm程度とされる。真空中で5μmのギャップ長にする場合、ギャップ出じ手段による押圧力は5×10-4N/m2程度である。尚、英空圧力は、0、1Pa程度でよい。この英空圧力の場合、最終的にボャップ出しを行う際の間空間内の圧力は約50kPaである。

(0.109) 上記実施形态及び実施例では、液晶ディスプレイ製造プロセスにおける萎振の重ね合わせについて 専ら説明したが、プラズマディスプレイの製造プロセス 等にも、本願発明の装置を使用することができる。

[0110]

【発明の効果】以上説明した通り、本願の諸求項1記載の発明によれば、一対の萎振保持具の少なくとも一方が 文空容器を構成しているので、英空容器内の空間容様を 小さくすることができる。このため、抑気やベントに要 する時間が遅くでき、生産性の向上に貢献できる。また、抑気速度やベントの速度を高くする必要がないの

で、実盤容器内の座や埃を舞い上げてしまうことがな く、液晶中への座や埃の温入が少なくなる。さらに、排 気速度を高くする必要がないため高価な真空ポンプが不 姜であり、装置のコストの上昇抑制にも貢献している。 また、 詰求項 2記載の発明によれば、上記効果に加え、 閩南機構が其空容器を開闢するので、真空容器内の空間 整絃を最小化させる点とメンテナンスや基板の搬入搬出 時の動作を容易にする点を両立させる技術的意義があ る。また、請求項3記載の発明によれば、上記効果に加 え、第一英空シール手段によりアライメント時にも英空 シールが推持されるので、英空中でのアライメントを可 能になる。このため、ギャップ出しを英空中で行う場合 にも位置すれ発生しつらい等のメリットがある。そし て、これらの点は、油下式を採用するプロセスの場合、 液晶中の気泡温入を効果的に防止できるメリットをもた らす。また、請求項4又は5記載の発明によれば、上記 効果に加え、英空容器機成部材の接触を防止しつつ効果。 的に英空シールを推持することができる。 このため、ア ライメンドに大きな力を要してしまったり、ゴミの発生。 したりする問題が防止できる。また、諸求項6記載の発 明によれば、上記効果に加え、開闢機構により開閉の際、 に接触したり離間したりずるシール部を英空シールする 第二英空シール手段が第一英空シール手段とは別に設け られているので、第一真空シール手段を常時真空シール とすることができる。このため、第一真空シール手政の 劣化防止や真理シールの安定化等の技術的意義が得られ る。また、請求項フ記載の発明によれば、上記効果に加 え、 大空容器内の空間容務が、 基板容積の 1倍以上 5.0 信以下であるので、抽象やベントに要する時間の理論と いった技術的産業が充分に得られるとともに、 ギャップ - 出しの際のストロークが充分に得られずに制御が難しく なったり、基板の搬入搬出の動作が難しくなるといった。 問題が生することがない。また、請求項8記載の発明に よれば、上記効果に加え、ギャップ出し用移動手段が、 : 機械的な押圧に加えてガスの差圧による押圧を併用する。 ので、押圧力の不足を捕える上、微妙な押圧力の調整も **容易に行える。そして、ガス差圧による押圧であるた** め、均一に押圧力を作用させることができ、ギャップ長に も均一化できるメリットがある。、また、 請求項 9記載の 発明によれば、上記効果に加え、差圧印加機構が与える 差圧の大きさの制御により最終的にギャップ出しが行わ れるので、ギャップ出しに大きな力が必要な場合であっ ても、ギャップ出しの格度を高めることができる。 ま た、請求項10記載の発明によれば、上記効果に加え、 腐敗がアライメントの際には板面方向の力を萎板に伝え るものであって、板面方向には本質的に変形しないもの であるため、アライメントが不安定となり、再現性や特 度の悪化したりする恐れがない。また、 誘求項11記載 の発明によれば、上記効果に加え、一対の基版のギャッ ブ長を測定する距離センサが設けられており、距離セン

サからフィードバックされた信号により厚さ方向の移動 が制御されるので、ギャップ出しを高精度に且つ理時間 に行うことが可能になる。また、請求項12記載の発明 によれば、上記効果に加え、距離センサが複数設けられ ており、複数の距離センサで平行度及び/又はギャップ 長の測定を測定し、この測定結果により押圧力を制御し ながらギャップ出しを行うので、さらにギャップ出しが 高精度に行えたり、ギャップ出しを振聞方向でより均一 化させたりすることができる。また、 詰求項13記載の 発明によれば、上記効果に加え、一封の基板を所定の平 行度で対向させた後、平行度を保ちながら一対の基板の 少なくとも一方を振聞に重直な方面に移動させてキャッ プ出しが行われるので、ギャップ出し後も平行度が高く 維持される。このため、装置の機械的又は機構的な要素 に左右されず、常に高い平行度でギャップ出しを行うこ とができる。また、諸求項14記載の発明によれば、上 記録求項7、8、9又は109効果を得ながら、真空中 でギャップ出しとアライメントを行うことができる。こ のため、滴下式を採用するプロセスの場合、液晶中の気 泡温入を効果的に防止できるので好ましい。また、請求 項15記載の発明によれば、上記効果に加え、アライメ ント用移動手段が、位置すれ検出センサからの信号に従 って位置すれを補正するよう一対の基板保持具のうちの 少なくとも一方の移動させるので、アライメントがより 高格度に行えるメリットがある。

【図面の簡単な説明】

[図1] 本開発明の実施形態に係る基版重ね合わせを使用する液晶ディスプレイの製造プロセスの概略を説明する図である。

[図2] 図1に示す製造プロセスを実施する製造システムの斜視概略図である。

【図3】図2に示す製造システムが備える実施形態の基 板重な合わせ装置の正面断面板時図である。

【図4】図3に示す保持ヘッド23に設けられた静電吸 名機構の構成を示す概略図である。

【図5】基板重ね合わせ装置への萎振91,92の搬入

換出動作について説明する斜視概略回である。

【図6】版面方向における距離をンサ63の配置位置に ついて説明する図である。

【図7】図3に示す押圧ロッド611の下端に設けられたペアリング機構の断面概略図である。

【図8】 本実施形態の装置の動作について説明する図である。

【図9】 本実施形態の装置の動作について説明する図である。

【図10】一方の基板保持具のみが真空容器を構成する場合について説明した図である。

【符号の説明】

1. 下侧茎板保持具

22 凝膜

2 上侧基板保持具

3 中間リング

4.1 排気系

42 ペントガス等入系

5 開閉機構

61 押圧機構

52 楚圧印加機構

63 距離センサ

ブ アライメント用参勤手段

701 ブラケット

702 直線駆動源

703 支点ピン。

7.04. 通信具

7-05 リニアガイド

7.5 位置すれ検出センサ

81 第一英空シール手段

811 弾性体シール具

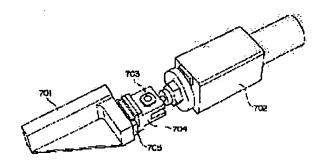
812 刚体

82 第二英空シール手段

9.1 下側基板

9.2 上側基板

[図5]



[図7]

